附表1

昌平区“揭榜挂帅”及“科技副总”工作需求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | |
| 单位性质 | 国有企业、集体企业、私营企业、外商及港澳台投资企业、其他 | 注册时间 |  |
| 所处行业 |  | 所处阶段 | 种子期、成长期、扩张期、上市筹备、第二轮融资期 |
| 员工人数 |  | 研发人员 |  |
| 去年营业收入（元） |  | 去年研发投入（元） |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 联系地址 |  | 联系邮箱 |  |
| 通过“揭榜挂帅”方式解决的技术需求 | （明确技术需求的方向领域、主要解决的核心问题、期望达到的预期成果目标、技术需求时间要求、项目投资初步想法等内容） | | |
| 融资需求 | （企业当前已有贷款、贷款需求银行，是否需要担保、资金用途；投资机构金额需求及股份比例，意向合作投资机构） | | |
| 派驻“科技副总”需求 | 是否需要派驻科技副总 | 是/否 | |
| 科技副总的专业领域及意向高校 |  | |
| 期望科技副总承担的科技工作及解决问题 |  | |
| 科技人才需求 | 需要科技人才的类型、专业方向、数量、能力要求、拟定引进方式（全职、兼职） | | |